



112 學年度科學園區 人才培育補助計畫 核定公告出爐

Approval Announcement of 2023 Academic Year Science Park Talent

「2023 年サイエンスパーク人材育成補助計画」結果発表

文／企劃組 簡聿朋

為協助園區企業爭取及培養高科技人才，科管局每年針對重點產業，鏈結產學教育資源，積極推動「科學園區人才培育補助計畫」，鼓勵園區周邊大專校院開辦與園區產業相關之專業模組課程與企業實習計畫，運用業界資源增值學校教學內容，以及提供企業場域引領學生實作，提供準畢業生於修習專業知能後即可為企業所用。

2023 年「112 學年度科學園區人才

培育補助計畫」自 1 月 16 日受理申請至 3 月 6 日截止，竹科部分共有 9 所大專校院提出 12 件計畫申請，經 2023 年 5 月 8 日召開決審小組會議，決議核定補助 11 件計畫合計 866 萬元。計畫領域包含光電、電腦及週邊、精密機械、AI、積體電路、通訊、生物科技、數位內容及其他（管理）產業，執行期程自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日止。

科管局核定補助計畫表（以學校名稱筆畫排序）

補助計畫名稱	執行單位 / 學校	主持人
高科技產業國際供應鏈管理人才培育計畫模組課程	中國科技大學	鄭世雄
光電感測技術與半導體實務應用人才培育模組課程	中華大學學校財團法人 中華大學	林育立
程式軟體開發與資料通訊技術應用模組課程	佛光大學	羅榮華
智慧照明之元件與應用	明志科技大學	吳亞芬
積體電路系統整合測試與可靠度工程實務	明新學校財團法人 明新科技大學	陳啟文
智慧機械設備人才培育課程	明新學校財團法人 明新科技大學	王進安
資訊安全管理技術專業人才培育模組課程	健行學校財團法人 健行科技大學	陳維魁
運算思維暨資料探勘人才培育計畫模組課程	國立宜蘭大學	吳政璋
提升學用合一的自我：北區科學園區生技產業實習	國立臺灣師範大學	謝秀梅
光電半導體模組課程及企業實習計畫	龍華科技大學	陳永裕
高速傳輸介面產業實習計畫	龍華科技大學	蕭志龍